

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN
 DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 Departamento de Becas y Movilidad Académica Internacional

Programa 17-2026

Nombre de la oferta:	Curso: Tecnología de System in Package
Objetivo:	Orientada a la formación en áreas estratégicas de alta tecnología, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades técnicas y científicas. Este curso representa una valiosa oportunidad de formación y especialización en sectores de alto impacto para el desarrollo tecnológico y productivo.
Fechas del programa:	19/05/2026 al 12/07/2026
País/Ciudad:	Reino de España
Institución oferente	Universidad Politécnica de Madrid (UPM) - INDRA
Requisitos generales:	Dirigido a: • Todo Público Requisitos: • Para iniciar el proceso de inscripción, los interesados únicamente deben comunicarse al correo: comunidad.microelectronica@upm.es y especificar que son panameños, a fin de que se pueda activar la matrícula gratuita y completar su registro. • No se requieren otros trámites adicionales para acceder a la gratuidad del curso.
Duración de estudios:	Dos (2) meses
Modalidad de Estudios:	Presencial
Idioma:	Español
Tipo de beca:	Parcial
Costos cubiertos	Costos Cubiertos por la Institución Oferente: • Matrícula 100% gratuito

por la Institución:	Costos NO Cubiertos por la Institución Oferente: • Pasaje de avión ida y vuelta* • Hospedaje • Alimentación • Transporte
Fecha de cierre:	Según Curso Seleccionado, la aplicación para este programa es directamente en el enlace colocado en el programa, los estudiantes no deben enviar documentación al IFARHU.
Plan de Estudio:	Solicitar información al correo: comunidad.microelectronica@upm.es



www.ifarhu.gob.pa